

Application Brief

ロボット設計における 3D ホール効果センサの機械的利点



Scott Bryson

Position Sensing

はじめに

ロボットメカニズムは、特定のタスクを実行するために、プログラムされた応答に基づいて動作を設定および制御しています。そのタスクは、移動運搬から安定性制御、製造および組み立て作業までさまざまです。どの場合でも、ロボットの動きはモーター駆動機構によって制御されます。そのモーター駆動機構は、直接駆動される場合と、その他の方法（ギアボックス、ベルト、ねじ、ラックアンドピニオンなど）によってシステムと連結される場合があります。

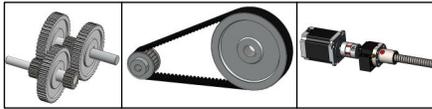


図 1. ロボットメカニズム

いずれの場合も、モーターシャフトの回転がシステムに結合されます。どのようなアプリケーションでも、モーターシャフトの位置がシステム全体の動作とどのように関連しているかを理解することが重要です。それには、多くの理由があります。

- 安定したシステム制御を実現する信頼性の高い位置制御
- システムおよび付近の物体の損傷または人の負傷というリスクを低減
- 機能の同期およびシーケンシングを改善して応答を高速化

これらの要因は、自律型移動ロボットが倉庫のフロアを走行する際の妥当性、あるいは、組み立て作業を行う 6 軸ロボットアームの精度および再現性に影響を及ぼします。

位置情報は、モーターの整流に使用するセンサから角度を積算して取得することもできますが、安定した動作を実現するためには、多くの場合、より高い精度が必要です。必要な精度を実現するモーターシャフトの位置検出としては、一般的に、角度エンコーディングが使用されます。

角度エンコーディングの設計

モーターシャフトの絶対角度を測定するためには、エンコーダを使ってシャフトそのものを測定する必要があります。ほとんどのロボットアプリケーションでは、絶対位置情報が必要であり、一般的に、磁気センサまたは光学エンコーダを使って検出します。信頼性の高い動作のために、光学

エンコーダは、土、ほこり、その他の汚染物質からセンサを保護する大きい筐体を必要とします。さらに、これらの設計は、モーターシャフトと機械的に結合する必要があり、動作速度が制限される可能性があります。

磁気センシングと誘導センシングは、どちらも、これらの課題に対処できます。モーターのシャフトに磁石を取り付けられれば、磁界を測定することによって角度位置を決定できます。この測定の詳細については、『[ホール効果センサを使用した回転動作の絶対角度測定](#)』アプリケーションブリーフを参照してください。

磁気センシング

標準的なホール効果磁気センサは、その性質上、1次元です。ホール効果とは、荷電粒子に働くローレンツ力によって発生する電位差を測定するものです。本質的に、印加される磁界、電流、および電圧は相互に直交します。その結果、単一のデバイスで測定できるのは、3次元磁界のうち 1 つの成分だけです。

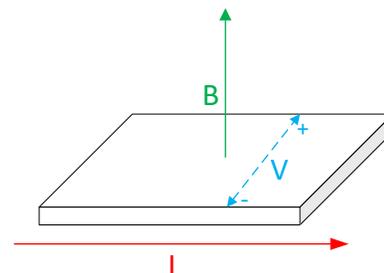


図 2. ホール効果

アークタンジェント関数を使って 360 度の回転角度全体を有効に測定するためには、90 度離れた 2 つのセンシング素子が必要です。その結果として、標準的な 1 次元センサを使用した配置を [1 次元ホール効果センサの配置](#) に示します。

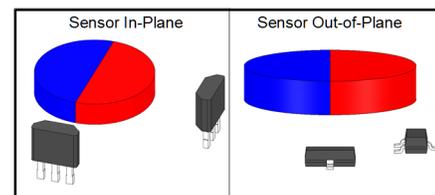


図 3. 1次元ホール効果センサの配置

この方法で磁石の位置を検出することによって必要な入力を得られますが、回転する磁石のまわりに 2 つのセンサを物理的に離して設置する必要があります。最高品質の入力を実現するには、磁石に対して各センサの位置を入念に調整する必要があります。この課題に対処するために、通常は慎重な組み立て作業が求められます。表面実装デバイスは、ハンダリフロー時に自己整列するので、回転する可能性があります。また、スルーホール部品は、一定の高さと整列を確保するために、組み立て時にジグまたはスペーサーが必要です。ハンダ付けの際に理想的な整列が達成された場合でも、デバイスに力を加えると、リードが曲がって理想的ではない整列になることがあります。

これらの理由により、ロボットの位置エンコーダには、**TMAG5170**、**TMAG5273**、**TMAG5173-Q1** などのモノリシック 3D ホール効果センサが最適な選択肢です。この種のデバイスは、磁界ベクトルの個々の成分を測定して報告できます。図 4 を参照してください。

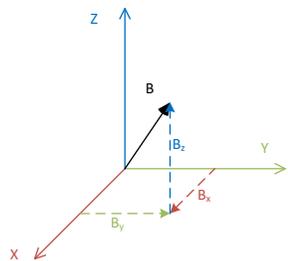


図 4. 磁界ベクトル

各成分を監視するとき、回転する磁石は、自然に 90 度の位相差でセンサに入力を供給します。

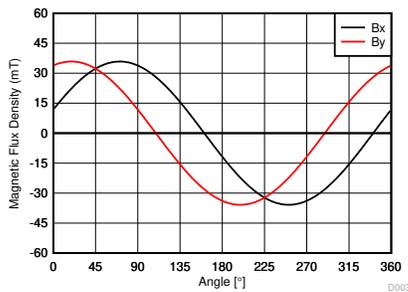


図 5. 3D 磁気入力の例

3D ホール効果センサを使用する場合、磁界の測定に使用するホール素子は、同じダイの中で相互に直交しています。その結果、わずかなハンダ付けのずれがあっても、角度位置の検出には問題ありません。これは、センシング素子が常に相互に直交しているためです。また、単一のダイに統合されたセンサを使用すると、製造時の条件が同じであるため、感度のマッチングも改善されます。

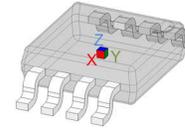


図 6. 3D ホール効果センサ

整列させるパッケージは 1 つだけなので、磁石の配置はよりフレキシブルになります。シャフトのスルーホールに取り付けられたリング磁石、または標準的な円柱型磁石の端を使用できます。このセンサは、磁石の影響範囲内でアクセス可能な任意の場所に、都合の良い方法で配置することができ、コンパクトなエンコーディング設計を実現します。

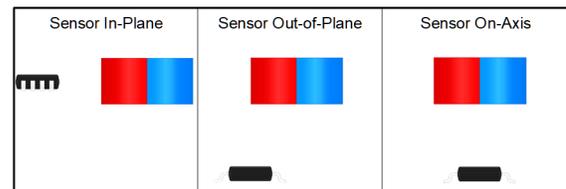


図 7. 3D ホール効果センサの配置

このデバイス ファミリのもう 1 つの大きい利点は、デジタルインターフェイス経由でマイクロコントローラにデータを送り返せることです。デジタル データは破損しにくいので、電線を介して送信する場合に、電気的ノイズの干渉はそれほど懸念されません。巡回冗長検査 (CRC) により、すべての読み取り動作について、信号の整合性を確保できます。これにより、マイクロコントローラを離れた場所に配置することもでき、機械設計の多様性が向上します。

また、**TMAG5170** は、通常動作時に自己診断を実行することもできます。内部メモリ、 V_{CC} ステータス、内部 LDO ステータス、出力ピン電圧、温度、その他のデバイス機能の検証を行います。この機能は、デバイスの状態に関するリアルタイム情報を提供することにより、信頼性や安全性に影響を及ぼす可能性のあるシステムの動作を正常に維持するのに役立ちます。

表 1. その他の推奨デバイス

データシート	特性	設計の考慮事項
DRV5055 レシオメトリックリニア ホール効果センサ (DRV5055-Q1 車載用レシオメトリックリニア ホール効果センサ)	民生用 (車載用) 1 軸バイポーラリニア ホール効果センサ、アナログ出力付き、SOT-23 および TO-92 パッケージで供給	1 次元アナログ出力は、電気ノイズの影響を受けます。計算にはマイクロコントローラの演算が必要です。 2 つのセンサが必要なため、整列は比較的困難です。
TMAG5170 SPI 搭載、高精度、3D リニア ホール効果センサ (TMAG5170-Q1 SPI 搭載、高精度、3D リニア ホール効果センサ)	民生用 (車載用) グレードのリニア 3D ホール効果位置センサ、SPI インターフェイス付き、8 ピン DGK パッケージで供給	優れた磁気ベクトル感度。このデバイスは、広い範囲にわたって磁石の位置を追跡できますが、すべての入力条件が唯一の位置に対応づけられるように慎重な計画を行う必要があります。
TMAG5273 I2C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ	リニア 3D ホール エフェクト位置センサ、I2C インターフェイス付き、6 ピン SOT-23 パッケージで供給	TMAG5170 は、より厳格な感度公差を備えており、TMAG5273 は I2C 経由で動作します
TMAG5173-Q1 車載用、I ² C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ	車載用、I ² C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ、6 ピン SOT-23 パッケージで供給	TMAG5173-Q1 は低消費電力、リニア 3D ホール効果センサです。 ASIL D までの決定論的対応能力と、ASIL B または SIL 2 までのハードウェア インテグリティに対応

表 2. 関連技術資料

名称	説明
多軸ホール効果センサによる角度測定	TMAG5170 を使用した角度測定の詳細を示すアプリケーション ノート
ホール効果センサを使用した回転動作の絶対角度測定	ホール効果磁気センサを使用した角度測定の詳細を紹介するアプリケーション ブリーフ
TIDA-060040	1D および 3D ホール効果センサを使ったさまざまな整列構成での角度精度とキャリブレーションを説明するリファレンス デザインおよびテスト結果。
TMAG5170UEVM	GUI および付属品により、高精度の 3 次元リニア ホール効果センサを使用した角度測定機能を実現
TMAG5273EVM	GUI および付属品により、3 次元リニア ホール効果センサを使用した角度測定を実現
DRV5055EVM	評価基板は、デジタル ディスプレイを装備し、計測対象面に沿った直線上でのさまざまなセンシングを実現
TI プレジジョン ラボ - 磁気センサ	ホール効果とその用途を説明した一連の有益なビデオ シリーズ
TMAG5173EVM	リニア 3D ホール効果センサである TMAG5173-Q1 デバイスの主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォーム。本評価基板 (EVM) には、1 個の磁石と 1 枚の TMAG5173-Q1 ドーター ボードが組み込まれています。

商標

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス・デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、または [ti.com](#) やかかる TI 製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated